(54) HEAT RADIATION DEVICE

(11) Kokai No. 54-154277 (43) 12-5-1979 (19) JP

(21) Appl. No. 53-62985 (22) 5.25.1978

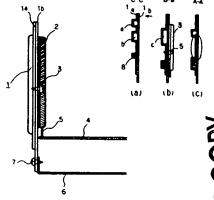
(71) SHARP K.K. (72) MANABU SAKATA

(52) JPC: 99(5)C4;68A13

(51) Int. Cl². H01L23/44,F25D3/00

PURPOSE: To obtain a high heat radiation effect by constituting the heat sink with the first heat sink containing the cavity and the second heat sink pasted together and raising up the refrigerant within the cavity via the capillary phenomenon to be gasified.

constitution: Heat radiation device 1 is constituted with first heat sink 1a containing the cavity and second heat sink 1b pasted together. Then heat radiated substance containing a number of electric parts to be cooled down is attached to heat sink 1b of one side via screw 3, and lead wire 5 supplied from heat radiated substance 3 is connected to print substrate 4. And device 1 is attached tight to the end part of machine chassis 6 with screw 7 and via the angle. In such constitution, weat sink 1b is made flat and heat sink 1a opposing to 1b is made uneven in order to secure the cavity to the heat sink. Thus refrigerant 8 is intruded into the cavity caused by the concavity and then gasified there to cool down the two heat sinks effectively.



REST AVAILABLE COPY

(19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭54—154277

Int. Cl.²
 H 01 L 23/44
 F 25 D 3/00

識別記号 ◎日本分類 99(s) C 4

68 A 13

庁内整理番号

砂公開 昭和54年(1979)12月5日

6655-5F 7219-3L

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

60放熱装置

願 昭53-62985

②特②出

ŧ.

額 昭53(1978)5月25日

@発 明 者 坂田学

大阪市阿倍野区長池町22番22号

シャープ株式会社内

⑪出 願 人 シャープ株式会社

大阪市阿倍野区長池町22番22号

個代 理 人 弁理士 福士愛彦

明細

1. 発明の名称

放祭装置

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 第ノの放燃板(1a)と乳 2の放燃板(1b) との間に生じる空桐に冷媒(8)を内封し、且つ 第ノの放燃板(1a)と第 2 の放燃板(1b) との間に上記冷媒(8)が毛細管理現象により上 升し得るすき間を生むようこれら放燃板(1a) (1b)を配置した放熱装置。
- .3. 発明の詳細な説明

本発明は放無装置に保り、更に詳しくは放無板内部にアンモニアフロン、蒸溜水等の冷媒を内封 すると共にこれら冷媒を循環させる事によりトランジスタ等を冷却させ得る放熱装置に係る。

一般にパワートランジスタの放熱にはアルミニウム等の熱伝導率の良い材料を所要形状に加工してなる放熱板が使用されているのみであり、パワートランジスタ以外にも集積回路をノつのパッケージに内包された極めて大形(ノク数 ca の縦横)

のものでなると単に放熱板のみでは充分な放熱効果をあげることが期待できなくなっているのが現状である。

この集積回路による例へはオーディオについて 云えはアンプ、受信器、ミュージッタセンター等 を一度にまとめて内封したパワートランジスタ IC では放熱量が充分でないとその案子の機能に異常 をきたし場く(集積回路では重視)従来これが技 術的課題として残されていた。

本発明はかかる充分に放熱されるべき各電子部 品の放熱効果をより一層高め得た放熱装成の提供 を目的とするもので以下説明する。

第/図は本発明による放熱装置の側部からみた使用例を示しており同図について説明すると、(1) はその放熱装置であり、この放熱装置(1) は第/の放熱板(1 & 1 & 1) を貼り合わせてなっており、(2) は冷却されるべき電気部品を多数内包した破放熱体であり、ビス(3) を介して放熱装置(1)に被放熱体(2) は取り付けられこの破放熱体(2) はプリント基板(4) に

REST AVAILABLE COPT

リード腺(s)を介して取付けられている。なお、(6) は機器のシャーシであり、放熱装置(1) はそのシャーシ(6) の端部を折り曲げてなるアングル
にビス(7)を介して取り付けられている。

次化その放無接望の詳細を名 3 図以下に説明していくと、第 3 図は放無接置の内第 / の放無板 (1 a)を正面よりみたものであり、図中斜線はアルミニウム等の金風体であり、この金属体により形成される内部空網には上記冷媒(8)が一定最貯 域されている。この冷媒(8)は加熱されると気 にし、気化時、周囲より熱を奪い熱を吸収する動りを有し、その気化による気体は矢印にて示したような怪路をとってその内部空網内を循環していく、

次に第2図A - A', B - B', C - C'において放無板を切断した状態を横方向からみた第3図(a), (b), (c) について説明すると、第1図において第1の放熱板(1a)は実際には第3図(a)(b)(c)に示されるように凹凸を有し第2の放熱板(1b)がこの第1の放熱板(1a)に接着さ

れることにより、内部空間が例えば (a). (b). (c)
・・・の様に形成される。

従って弗2図パーA′と第3図(a)を例だとって対応させてみると金属体を示す斜線部分と、内部空桐を示す部分、更に冷謀(8)とが対応存在していることが利明する。

次に本発明の更に重要な特徴について述べてみると、被放無体(2)より吸熱するには吸熱すべき 接 壁面積が大きくなければならず、この接触面積 は 第2の放熱版(1 b)がその役割をしているもののあいの放熱版(1 a)もそれに相応して多い方がよいが、詳しくそこをみるとこの第1の放熱版(1 a)と 男2の放熱版(1 b)との接触が一部少し輝れており、例えば第3図(c)の実線ではんだ部分の拡大図である第4図にてそのことを示すように、僅かのすき間がある。これは、実は次の技術的運由による。

希蝶(8)は単忆空桐内を気化して循環するのみならず、この第1の放熱板(1 a)と第2の放熱板(1 b)とのすき間に生じた空間より毛細管現

象により上昇していき、第1の放然板(1a)と 第2の放然板(1b)との接触面積に対応して拡 散している。

この毛細音現象により冷謀(8)が存在する所は" 考り図についていえば、(2)。(q)。(r)・・・の 部分である。このすき間において冷謀(8)は効率 よく気化され放熱効果をあげ得る。

以上の様に本発明に依れば第1の放燃板と明2 の放燃板との間に希媒を内封し、且つその放燃板 間に生じるすき間から毛細管現象を利用して希媒 を上昇させ、そこで気化させるため彼放燃体の放 燃効果をあげ得る。

4. 図面の簡単な説明

第/図は本発明による放熱装置の使用状態を示す図、第2図はその放熱装置の内部正面図、第3図(a)。(b)。(c)は第/の放熱成と第2の放熱板との互いの接触状態を示す図、第《図は第3図(こ)における放熱板の実線で囲んだ部分の拡大断面図であり、各図中、(1)は放熱装置、(2)は被放熱体、(8)は冷碟、(18)(1b)は放熱装置(1)

における第1の放熱板、第2の放熱板を示す。

代准人 弁理士 福士愛 彦

